第4回 設計製造技術研究所シンポジウム

10月29日(金) 実用部品の製作を具現化する金属Additive Manufacturing (AM)と除去加工の複合化

13:00-16:30

プログラム

12:30 ライブ配信開始

13:00 開催挨拶

山崎 光悦 金沢大学長

13:05 研究所概要説明

喜成 年泰 設計製造技術研究所 副所長

13:15 基調講演

堀部 和也 ヤマザキマザック株式会社

商品開発本部 副本部長

ハイブリッド複合加工機の社内導入事例を通じたモノづくり革新

14:15~14:30 休憩

石原 洋成 オークマ株式会社 技術本部 研究開発部

先端技加工発課 課長

レーザ加工と除去加工を融合した超複合加工機による加工事例

15:30 話題提供

阿部 論 設計製造技術研究所 特任教授 ハイブリッド金属AMプロセスの概要と射出成形金型への適用

16:00

14:30

山口 貢 設計製造技術研究所 助教 本研究所に導入したワイヤアー クAM(WAAM)装置による 基礎実験〜結果と実用化への展望〜



細川 晃

設計製造技術研究所 所長

申込み方法:設計製造技術研究所ホームページ http://amti.w3.kanazawa-u.ac.jp のお申込みフォームからお申込みください.受付は10月27日(水)正午までとさせていただきます.Webアクセス先を10月28日(木)午後以降にメールでご連絡いたします.

金沢大学 設計製造技術研究所

〒920-1192 石川県金沢市角間町 自然科学3号館 2階 3A210号室 TEL: (076) 264-6457, E-mail: amti@se.kanazawa-u.ac.jp

金沢大学 設計製造技術研究所

【】■】 iヌi I 桜 に IX III IIT 九 別 Advanced <mark>M</mark>anufacturing Technology <mark>I</mark>nstitute